(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 18 août 2005 (18.08.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/076311 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷: H01J 49/04, B01L 3/00
- (21) Numéro de la demande internationale : PCT/FR2005/050053
- (22) Date de dépôt international : 28 janvier 2005 (28.01.2005)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité : 0450173 30 janvier 2004 (30.01.2004) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): COM-MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): SARRUT,
 Nicolas [FR/FR]; 140, rue Georges Maeder, F-38170
 Seyssinet-Pariset (FR). CONSTANTIN, Olivier [FR/FR];
 9, rue Léo Lagrange, F-38100 Grenoble (FR).
- (74) Mandataire: LEHU, Jean; Brevatome, 3, rue du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).

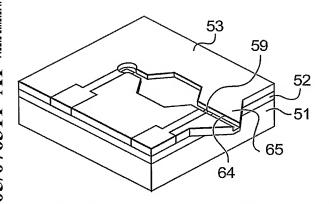
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

- (54) Title: LAB-ON-A-CHIP COMPRISING A COPLANAR MICROFLUIDIC SYSTEM AND ELECTROSPRAY NOZZLE
- (54) Titre: LABORATOIRE SUR PUCE COMPRENANT UN RESEAU MICRO-FLUIDIQUE ET UN NEZ D'ELECTRONE-BULISATION COPLANAIRES.



- (57) Abstract: The invention relates to a lab-on-a-chip comprising a fluidic system which is provided in a substrate, a fluid inlet which is connected to the fluidic system and a fluid outlet which is connected to the fluidic system. The aforementioned substrate comprises a plane layer (53) containing the fluidic system and an electrospray nozzle (65), said electrospray nozzle overhanging the rest of the substrate (51, 52). Moreover, the electrospray nozzle comprises a channel (64) having one end which is connected to the fluidic system and another end which forms the above-mentioned fluid outlet, said channel being equipped with electric conduction means (59) forming at least one electrode.
- (57) Abrégé: L'invention concerne un laboratoire sur puce comprenant un réseau fluidique réalisé dans un substrat, un orifice d'en-

trée de fluide relié au réseau fluidique et un orifice de sortie de fluide relié au réseau fluidique. Le substrat comprend une couche plane (53) dans laquelle sont réalisés le réseau fluidique et un nez d'électronébulisation (65), le nez d'électronébulisation étant en surplomb par rapport au reste du substrat (51, 52) et comprenant un canal (64) dont une extrémité est reliée au réseau fluidique et dont l'autre extrémité constitue ledit orifice de sortie de fluide, le canal étant équipé de moyens de conduction électrique (59) formant au moins une électrode.





1

LABORATOIRE SUR PUCE COMPRENANT UN RESEAU MICRO-FLUIDIQUE ET UN NEZ D'ELECTRONEBULISATION COPLANAIRES

DESCRIPTION

5 DOMAINE TECHNIQUE

10

15

20

25

30

L'invention se rapporte à un laboratoire sur puce comprenant un réseau micro-fluidique et un nez d'électronébulisation coplanaires. Elle concerne en particulier le couplage d'un laboratoire sur puce avec un spectromètre de masse.

Depuis bientôt dix ans, de nombreuses voies ont été explorées pour coupler différents dispositifs micro-fluidiques aux spectromètres de masse. En effet, les méthodes de détection optiques comme spectrophotométrie ou la fluorescence ne sont pas adaptées à la détection de biomolécules comme les protéines ou les peptides, détection qui intéresse particulièrement le domaine de la protéomique. Les limites sont soit la sensibilité, soit la nécessité de préparer l'échantillon (marquage fluorescent), ce qui, dans le cas de l'identification de protéines après digestion enzymatique par exemple, présente un problème puisque les peptides obtenus ne sont a priori pas connus. La spectrométrie de masse est donc souvent retenue puisqu'elle donne des informations sur nature des échantillons analysés (spectre d'intensité selon le rapport masse/charge) avec une très bonne sensibilité (femtomole/µl), et qu'elle d'analyser des mélanges complexes de molécules. Pour cela, il est souvent nécessaire qu'un pré-traitement de l'échantillon soit réalisé en amont de l'analyse. Par

2

exemple, ce pré-traitement consiste en une séparation des composés chimiques et/ou biologique, précédée et/ou suivie d'une concentration des espèces.

Pour réaliser ce pré-traitement en continu avec l'analyse en un temps minimum et en minimisant les 5 volumes de réactifs utilisés, les progrès récemment réalisés dans le domaine de la micro-fluidique peuvent être mis à profit. A titre d'exemples, des dispositifs micro-fluidiques de digestion enzymatique (Lian Ji Jin, 10 "A microchip-based proteolytic digestion system driven by electroosmotic pumping", Lab Chip, 2003, 3, 11-18), d'électrophorèse capillaire (B. Zhanq " Microfabricated for Devices Capillary Electrophoresis-Electrospray Mass Spectrometry", Anal. Chem., vol. 71, n°15, 1999, 3259-3264) ou de séparation 15 2D (J.D. Ramsey, "High-efficiency Two dimensional Separations of Protein Digests on Microfluidic Devices", Anal. Chem., 2003, 75, 3758-3764 ou N. Gottschlich et al., "Two-Dimentional Electrochromatography / Capillary Electrophoresis on a 20 Microchip", Anal. Chem. 2001, 73, 2669-2674) ont déjà été présentés.

Le couplage microfluidique / spectrométrie de masse peut reposer sur une technique d'ionisation de l'échantillon par électronébulisation ou électrospray (ou ESI pour ElectroSpray Ionization). A pression atmosphérique et plongé dans d'un champ électrique intense, l'échantillon liquide pré-traité sortant de la puce micro-fluidique est nébulisé en un gaz d'ions ou en une multitudes de gouttelettes chargées pouvant entrer dans le spectromètre de masse (MS) pour analyse.

25

30

3

Cette nébulisation passe par la déformation de l'interface formée entre le liquide sortant et le gaz environnant (ménisque liquide/gaz) et la « goutte » de liquide prend une forme conique appelée « cône de Taylor ». Le volume de ce cône constitue un volume mort pour le liquide sortant (espace géométrique dans lequel les composés chimiques peuvent se mélanger), ce qui n'est pas souhaitable, surtout quand la dernière étape du pré-traitement consiste justement en une séparation des composés chimiques de l'échantillon. C'est pourquoi on cherche toujours à minimiser la taille de ce cône, et cela passe entre autres par la réduction des dimensions intérieures et extérieures du canal de sortie de la puce micro-fluidique.

10

15

20

25

30

Classiquement, au cours d'une analyse par spectrométrie de masse, l'échantillon est pré-traité « hors dispositif ESI » puis placé manuellement (à la pipette) dans une aiguille creuse dont l'extrémité est électriquement conductrice (« PicoTip emitter » de New Objective par exemple). Un champ électrique est imposé entre la partie conductrice du PicoTip et l'entrée du MS, ce qui permet la formation d'un cône de Taylor à la sortie du PicoTip et la nébulisation de l'échantillon. La géométrie cylindrique « pointue » des PicoTip est idéale pour la formation d'un petit cône de Taylor, mais les limites sur la minimisation de leur taille (classiquement de diamètre extérieur 360 µm et diamètre intérieur 10 µm), celles sur l'obtention d'une reproductibilité par les techniques bonne fabrication utilisées (étirement) et leur fragilité à l'utilisation sont les principales raisons

4

chercher à réaliser d'autres types de dispositifs de nébulisation.

littérature, lorsque la Dans ces dispositifs sont élaborés par des micro-technologies comme les technologies planes du silicium par exemple (gravure, usinages, dépôts en couches minces et photolithographie de matériaux divers sur des substrats présentant des dimensions latérales très grandes devant leur épaisseur), on parle souvent de électrospray » (Tai et al., "MEMS electrospray nozzle for mass spectroscopy", WO-A-98/35376). L'enjeu de telles réalisations est double.

10

15

D'une part, les micro-technologies peuvent permettre de réaliser des interfaces ESI en définissant des structures de type pointe (comme les PicoTips) mais plus petites (pour limiter le volume du cône de Taylor), plus reproductibles et moins fragiles, ce qui présente un intérêt en soi (voir le document WO-A-00/30167).

20 D'autre part, les micro-technologies peuvent permettre de réaliser des dispositifs intégrant réseau fluidique permettant d'assurer le prétraitement de l'échantillon et une interface de type ESI. Outre les avantages précédemment cités (diminution sortie, reproductibilité, 25 volumes morts de des robustesse de l'interface ESI), on bénéficie de ceux à un dispositif de pré-traitement (protocole de pré-traitement en continu avec l'analyse, diminution des temps globaux d'analyse, minimisation des volumes de réactifs). 30

5

Néanmoins, une telle intégration pose trois problèmes majeurs de conception technologique :

Premièrement, la technologie réalisation du dispositif doit être compatible avec celle d'un réseau fluidique de pré-traitement (réservoirs, micro-canaux, réacteurs...) et interface ESI (géométrie en pointes, dimensions de sortie minimales...), et ce, pour permettre de réaliser le dispositif complet sur un même support ou un même supports voyant un enchaînement ensemble de technologique commun aux deux entités intégrées.

5

10

15

20

25

30

- En second lieu, elle doit être pensée pour ne pas rajouter de volume mort supplémentaire à ceux qui pourraient exister dans le réseau fluidique de pré-traitement et dans l'interface ESI pris séparément.

- Enfin, elle doit fournir à l'interface une électrode de nébulisation sans ajouter de ESI volume mort au système. Cette électrode de nébulisation peut être localisée soit à l'extérieur de la structure (M.Svederberg al., "Sheathless pointe et Electrospray from Polymer Microchips", Anal. Chem., 2003, 75, 3934-3940), soit à l'intérieur du canal de sortie et à proximité de la sorte du dispositif. Dans premier cas, un champ électrique est imposé uniquement à l'extérieur du dispositif, dans la portion d'air (ou d'un autre gaz) située entre l'extrémité de la pointe et l'entrée du MS. Dans le second cas, un électrique existe aussi à l'intérieur dispositif, dans le segment de liquide situé entre l'extrémité de l'électrode et la pointe. Pour l'implantation d'une électrode externe, il est souvent

6

rapporté (R.B. Cole, "Electrospray ionization mass spectrometry: fundamentals, instrumention and applications", John Wiley & Sons: New York, 1997) qu'une difficulté majeure est de lui assurer une robustesse suffisante. En effet, les dépôts conducteurs réalisés à cet effet se dégradent très souvent trop rapidement sous l'action des champs électriques intenses.

10 ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

5

15

20

Dès 1997, R.S. Ramsey et J.M. Ramsey, ("Generating Electrospray from Microchip Devices Using Electroosmotic Pumping", Anal. Chem., 1997, 69, 1174-1178) ont proposé une puce microfluidique en verre dont les flux de liquide sont générés par pompage électro-osmotique et dont le canal de sortie débouche dans la tranche du composant à géométrie plane. Sous l'assistance d'une surpression imposée en amont, il se forme en sortie de puce une goutte d'échantillon de 12 nl, qui, sous l'action d'un champ électrique intense, forme un cône de Taylor en se nébulisant. Cette approche simple pose le problème d'un volume mort de liquide important (12 nl), d'où une limite de sensibilité du dispositif.

Plus récemment, K. Huikko 25 et al. electrospray ("Poly(dimethylsiloxane) devices fabricated with diamond-likecarbonpoly(dimethylsiloxane) coated SU-8 masters", Lab Chip, 2003, 3, 67-72) ont proposé une puce 30 poly(diméthylsiloxane) (PDMS) présentant elle aussi des

7

canaux débouchants destinés à être mis en regard d'un MS pour nébulisation de l'échantillon. Les auteurs tirent profit de l'hydrophobie du PDMS pour l'obtention d'un petit cône de Taylor d'où la limitation du volume mort de sortie. Néanmoins, le dispositif proposé n'intègre pas d'électrode de nébulisation. Les tests sont réalisés en utilisant un fil de platine plongeant dans le réservoir d'entrée du canal de l'ESI, ce qui ne peut pas constituer une bonne solution, c'est-à-dire sans ajout de volume mort, pour une éventuelle intégration à un réseau fluidique de pré-traitement. Par ailleurs, la technologie PDMS reste une technologie limitée qui ne permet pas encore la conception de réseaux micro-fluidiques complexes et de taille caractéristique de l'ordre du micromètre. Ceci impose une forte limitation quant au dessin des entités microfluidiques nécessaires aux pré-traitements d'échantillons (concentration, séparation...).

5

10

15

al. M. Svederberg et ("Sheathless Electrospray from Polymer Microchips", Anal. Chem., 20 2003, 75, 3934-3940) proposent des dispositifs en présentent des géométries polymère qui intéressantes pour la réalisation de nez électrospray (pointes 2D ou 3D) mais les dimensions du canal de sortie (100 µm de largeur x 70 µm de hauteur) obtenues 25 par leur technologie d'usinage sont rédhibitoires pour la réalisation d'un dispositif à faibles volumes morts. En effet, on rappelle que le diamètre de sortie d'un PicoTip est de seulement 10 µm. En outre, l'utilisation de matériaux polymères impose de fortes limites quant à 30 d'éventuelles fonctionnalisations chimiques ou

8

biologiques des parois internes du canal de sortie ou d'un éventuel réseau fluidique de pré-traitement d'échantillon. En effet, jusqu'à maintenant, la plupart de ces fonctionnalisations ont été développées sur silicium ou sur verre. Par ailleurs, la technologie de fabrication proposée n'est pas collective et l'électrode de nébulisation est réalisée sur la partie extérieure de la pointe d'ESI.

V. Gobry et al. ("Microfabricated polymer 10 injector for direct mass spectrometry coupling", Proteomics 2002, 2, 405-412), J. Kameoka et al. ("An electrospray ionization source for integration with microfluidic", Anal. Chem. 2002, 74, 5897-5901) et J. al. (Electrophoresis 2000, 21, proposent aussi la réalisation de nez électrospray en 15 matériaux polymères à géométrie bidimensionnelle adaptée à la formation d'un cône de Taylor stable et limitant les volumes morts. Mais la technologie utilisée ne propose pas l'intégration d'une électrode de nébulisation. Les tests sont réalisés à l'aide d'un 20 fil d'or plongeant dans un réservoir d'entrée du dispositif.

Une autre approche consiste en l'adaptation de la sortie du canal de séparation pour permettre d'accueillir un PicoTip du commerce (Y. Tachibana et al., "Robust and simple interface for microchip electrophoresis-mass spectrometry", J. of Chromatography, 1011 (2003), 181-192). Cela passe par l'utilisation d'une pièce métallique et/ou plastique jouant un rôle de liaison dans l'assemblage des deux

25

30

9

entités. Ce genre d'assemblage présente des volumes morts importants et ne résout pas le problème de l'utilisation des PicoTips du commerce présentant une certaine irreproductibilité en dimensions et une grande fragilité à l'utilisation.

Deux documents d'une équipe du « California Institute Of Technology » peuvent aussi être cités : "MEMS electrospray nozzle for mass al., spectroscopy", WO-A-98/35376 et Tai et al., "Polymerbased electrospray nozzle for mass spectrometry", 10 WO-A-00/30167. Les technologies revendiquées pour réaliser un nez électrospray muni d'un filtre amont sont des technologies de surface permettant de réaliser des structures creuses dans du nitrure de silicium dans le premier cas et dans du parylène dans le second. Ces 15 technologies de surface reposent sur l'utilisation d'une couche sacrificielle (en verre au phosphosilicate PSG), qui comme son nom l'indique, n'est pas conservée jusqu'à la fin de l'enchaînement technologique. 20 retrait de cette couche, réalisée par gravure chimique, détermine les structures creuses. D'un point de vue technologies sont géométrique, ces intéressantes (formes en pointes du nez), mais elles ne proposent pas l'intégration d'électrodes de nébulisation et auteurs utilisent la voie classique du fil de platine 25 plongeant dans un réservoir d'entrée pour tester leur système, ce qui est rédhibitoire pour l'obtention d'un svstème fluidique complet (pré-traitement électrospray) à faibles volumes morts.

30 Enfin, J.E. Moon et al. dans le brevet américain No. 6 464 866 revendiquent un système

10

d'analyse chimique fabriqué par microtechnologie à partir de deux substrats, de préférence en silicium, et comprenant un système de chromatographie liquide et un dispositif d'électrospray. Le dispositif divulgué dans ce document comporte une pointe du nez électrospray perpendiculaire au plan des substrats utilisés. Cette disposition n'évite donc pas les volumes morts dus aux changements de direction.

10 EXPOSÉ DE L'INVENTION

15

20

La présente invention propose un dispositif micro-fluidique permettant divers traitements d'échantillons et disposant d'une bonne interface avec un spectromètre de masse de type ESI, ce qui nécessite:

- Une technologie de réalisation compatible avec celle d'un réseau fluidique de pré-traitement (réservoirs, micro-canaux, réacteurs...) et d'une interface ESI en sortie (géométrie en pointes, dimensions de sortie minimales...), et ce, pour permettre de réaliser le dispositif complet sur un même support ou un même ensemble de supports voyant un enchaînement technologique commun aux deux entités intégrées.
- Une conception d'intégration sans volumes 25 morts.
 - L'intégration d'une électrode de nébulisation à l'intérieur du canal de sortie et en proximité de la sortie du dispositif.
- L'invention a donc pour objet un 30 laboratoire sur puce comprenant un support, au moins un

11

réseau fluidique, au moins un orifice d'entrée de fluide relié au réseau fluidique et au moins un orifice de sortie de fluide relié au réseau fluidique, une couche mince solidaire du support et dans laquelle sont réseau fluidique et réalisés le d'électronébulisation, le nez d'électronébulisation étant en surplomb par rapport au support et comprenant un canal dont une extrémité est reliée au réseau fluidique et dont l'autre extrémité constitue ledit orifice de sortie de fluide, le canal étant équipé de moyens de conduction électrique formant au moins une électrode, caractérisé en ce que la couche mince est une couche fixée par scellement direct sur le support.

5

10

15

30

La face arrière du support, c'est-à-dire celle qui ne supporte pas la couche mince, peut avantageusement être de nature inerte. Elle ne participe alors pas au fonctionnement du dispositif. En particulier, elle ne présente alors pas de connexion électrique.

Si le support est en matériau semiconducteur, les moyens de conduction électrique peuvent être une partie dopée dudit support. Le support peut être en matériau conducteur.

Ce laboratoire peut comprendre un capot 25 recouvrant hermétiquement le réseau fluidique, ce capot étant pourvu d'un moyen d'accès fluidique à l'orifice d'entrée de fluide.

Selon une autre disposition, le laboratoire sur puce peut comprendre un capot recouvrant hermétiquement le réseau fluidique, ce capot étant pourvu d'un moyen d'accès fluidique à l'orifice

12

d'entrée de fluide et étant pourvu desdits moyens de conduction électrique.

Le capot peut être en matériau conducteur. Il peut être en matériau semiconducteur, les moyens de conduction électrique pouvant alors comprendre une partie dopée du capot.

L'utilisation d'un capot permet de rendre le réseau fluidique étanche.

Les moyens de conduction électrique peuvent donc se situer tant dans le support que dans le capot et peuvent être réalisés soit par le support ou le capot en matériau conducteur, soit par des piste métalliques déposées sur le support ou le capot isolant, soit être des parties dopées du support ou du capot en matériau semiconducteur.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

5

20

L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages et particularités apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif, accompagnée des dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 est un schéma d'un laboratoire sur puce selon la présente invention,
- 25 la figure 2 représente la structure COMOSS d'un réacteur de digestion enzymatique utilisé dans le laboratoire sur puce de la figure 1,
 - la figure 2A montre un détail de la figure 2,

13

- la figure 3 représente la structure COMOSS d'un réacteur de pré-concentration utilisé dans le laboratoire sur puce de la figure 1,
- la figure 3A montre un détail de la 5 figure 3,
 - la figure 4 représente la structure COMOSS d'un réacteur de chromatographie utilisé dans le laboratoire sur puce de la figure 1,
- la figure 4A montre un détail de la
 10 figure 4,
 - la figure 5 est une vue agrandie d'un détail de la figure 1 montrant l'interface ESI,
 - les figures 6A à 6D illustrent un premier mode de réalisation d'un laboratoire sur puce selon la présente invention,

15

- les figures 7A et 7B, illustrent un deuxième mode de réalisation d'un laboratoire sur puce selon la présente invention,
- les figures 8A à 8D illustrent un 20 troisième mode de réalisation d'un laboratoire sur puce selon la présente invention,
 - les figures 9A à 9H illustrent un quatrième mode de réalisation d'un laboratoire sur puce selon la présente invention,
- 25 les figures 10A et 10E illustrent un cinquième mode de réalisation d'un laboratoire sur puce selon la présente invention,
- les figures 11A à 11F illustrent un sixième mode de réalisation d'un laboratoire sur puce 30 selon la présente invention,

14

- la figure 12 illustre une vue de dessus d'un substrat comprenant une pluralité de dispositifs selon la présente invention.

5 EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

La figure 1 est un schéma d'un laboratoire sur puce 1 selon la présente invention. Ce dispositif peut avoir 18 mm de longueur sur 5 mm de largeur.

Le réseau fluidique

10

15

20

25

On décrit d'abord le réseau fluidique destiné à préparer un échantillon biologique complexe afin d'en identifier le contenu protéique. Ce réseau fluidique est constitué d'un ensemble de réservoirs et de canaux, d'un réacteur de digestion enzymatique, d'un réacteur de pré-concentration et d'un réacteur séparation par électro-chromatographie liquide. structure de base de tous ces réacteurs est une cavité profonde munie d'un grand nombre de plots de section carrée ou hexagonale...Ce genre de structure est connue sous le nom de COMOSS (pour "Collocated MOnolith Support Structures"). On peut se référer à ce sujet à l'article de Bing He et al. intitulé "Fabrication of nanocolumns for liquid chromatography", Anal. Chem. 1998, 70, 3790-3797. Pour tous les réacteurs, on tire avantage des grands rapports surface/volume développés par ces structures COMOSS, rapports qui augmentent les probabilités de « rencontre » entre les molécules des phases mobiles (protéines par exemple pour le réacteur de digestion enzymatique) et celles des phases

15

stationnaires (trypsine par exemple pour le réacteur de digestion enzymatique).

5

10

15

20

25

30

Après pré-remplissage complet du réseau fluidique par du tampon, l'échantillon biologique (protéine) est déposé dans le réservoir R1, puis pompé en électroosmose du réservoir R1 vers le réservoir R2 à travers le réacteur de digestion enzymatique 2. Des réservoirs de grands volumes sont disposés entre les différents réacteurs du réseau fluidique afin permettre un changement de tampon entre deux étapes consécutives du protocole. Ainsi, R1 contient bicarbonate d'ammonium ([NH4HCO3]=25 mM; pH = 7,8), R2, R3 et R4 contiennent un mélange eau/acétonitrile ACN/acide formique TFA (95%; 5%; 0,1%), tandis que R5 contient un mélange eau/acétonitrile/acide formique (20%; 80%; 0,1%). Le digest récupéré dans réservoir R2 doit être concentré avant séparation. Pour cela, il est pompé en électro-osmose vers le réservoir R3 (poubelle). L'ensemble des peptides résultant de la digestion enzymatique est alors « capté » par réacteur de pré-concentration 3 de faible volume, d'où la concentration. Un gradient d'acétonitrile, réalisé par mélange du tampon de R4 et de celui de R5 dans la structure 4 de type « serpentin » (2cm de longueur), vient ensuite décrocher sélectivement les peptides selon leur affinité avec la phase stationnaire (C18 par exemple) du réacteur de pré-concentration 3 . Ceux-ci « captés » de nouveau par la colonne chromatographie 5, plus dense que le réacteur de préconcentration 3. L'enrichissement du mélange en ACN permet de nouveau de décrocher sélectivement ces

16

peptides de la colonne de chromatographie 5, et de les emmener, séparés, vers la sortie 6 de la puce 1 où le liquide est nébulisé vers l'entrée d'un spectromètre de masse non représenté.

5 Un réacteur d'affinité à une protéine donnée (non représenté) peut servir à capter celle-ci dans un mélange mutli-protéique véhiculé à travers ce réacteur. Pour cela, on peut intégrer en amont du réseau fluidique décrit ci-dessus un ensemble d'affinité/réacteur 10 réservoirs/réacteur concentration fonctionnant selon les mêmes principes fluidiques que précédemment décrit. Le réacteur d'affinité peut être fonctionnalisé d'anticorps et le tampon d'élution peut être constitué de protéines 15 concurrentes (vis-à-vis de l'anticorps) à celle qu'on souhaite « capter » dans le complexe multi-protéique.

✓ le réacteur d'affinité amont

De structure COMOSS, il est destiné à capter de manière spécifique une protéine, une famille de protéines, ou un complexe multi-protéique dans l'échantillon biologique complexe. Les outils utilisés pour cette étape peuvent être des anticorps, mais aussi par exemple des petites molécules qui ont une spécificité d'interaction avec la (les) protéine(s) recherchée(s).

✓ le réacteur de digestion enzymatique

La structure COMOSS du réacteur de 30 digestion enzymatique, représenté à la figure 2, est réalisée à partir d'un ensemble de plots de section

17

hexagonale de 10 µm permettant de définir un réseau de canaux d'environ 5 µm. Sa largeur utile a est constante (640 μ m), mais sa largeur réelle b fait 892 μ m. La longueur c de la partie active du réacteur fait 15 mm. Ses autres caractéristiques géométriques, à lire en parallèle avec la figure 2, sont décrites dans le tableau suivant :

Entité	Largeur des	Murs de
	canaux (µm)	séparation (µm)
Canal de liaison	640	0
Etage 1	2*320	1*128
Etage 2	4*160	3*64
Etage 3	8*80	7*32
Etage 4	16*40	15*16
Etage 5	32*20	31*8
Etage 6	64*10	63*4

Cette structure permet éventuellement d'organiser des « billes » de silice de quelques micromètres (Billes Bangs Laboratories distribuées par Serotec France par exemple) fonctionnalisées (Trypsine par exemple) afin d'apporter au réacteur ses propriétés 15 enzymatiques ou de les accroître.

10

A titre d'exemple, l'enzyme greffée sur les plots peut être de la trypsine. Le protocole utilisé est celui décrit dans le document FR-A-2 818 662.

18

La figure 2A montre un détail de la zone du réacteur référencée 11 sur la figure 2. On reconnaît les plots 12 de section hexagonale permettant de définir le réseau de canaux 13. La référence 14 désigne des billes de silice éventuellement utilisées.

✓ le réacteur de pré-concentration

10

15

La structure COMOSS du réacteur de préconcentration, représenté à la figure 3, est réalisée à partir d'un ensemble de plots de section carrée de 10 μm permettant de définir un réseau de canaux d'environ 2 μm . Sa largeur utile d est constante (160 μm), mais sa largeur réelle e fait 310 μm . La longueur f de la partie active du réacteur fait 170 μm . Ses autres caractéristiques géométriques, à lire en parallèle avec la figure 3, sont décrites dans le tableau suivant :

Entité	Largeur des	Murs de
:	canaux (µm)	séparation (µm)
Canal de liaison	160	Ó
Etage 1	2*80	1*80
Etage 2	4*40	3*40
Etage 3	8*20	7*20
Etage 4	16*10	15*10

20 Cette structure permet éventuellement d'organiser des billes de silice fonctionnalisées afin

d'apporter au réacteur ou d'en ac croître ses propriétés d'affinité (greffage C18 par exemple).

La figure 3A montre un détail de la zone du réacteur référencée 21 sur la figure 3. On reconnaît les plots 22 de section carrée permettant de définir le réseau de canaux 23.

✓ le réacteur de séparation par électrochromatographie liquide

La structure COMOSS du réacteur de séparation, représenté à la figure 4, est réalisée à partir d'un ensemble de plots de section carrée de 10 μm permettant de définir un réseau de canaux d'environ 2 μm. Sa largeur utile g est constante (160 μm), mais sa largeur h réelle fait 310 μm. La longueur i de la partie active du réacteur fait 12 mm. Ses autres caractéristiques géométriques, à lire en parallèle avec la figure 4, sont décrites dans le tableau suivant:

20

Entité	Largeur des	Murs de
	canaux (µm)	séparation (µm)
Canal de liaison	160	0
Etage 1	2*80	1*80
Etage 2	4*40	3*40
Etage 3	8*20	7*20
Etage 4	16*10	15*10

20

Pour un gain de place, le réacteur peut être réalisé en trois parties de 12 mm de longueur chacune comme le montre la figure 1.

Cette structure permet éventuellement d'organiser des billes de silice fonctionnalisées afin d'apporter au réacteur ou d'en accroître ses propriétés d'affinité (greffage C18 par exemple).

La figure 4A montre un détail de la zone du réacteur référencée 31 sur la figure 4. On reconnaît 10 les plots 32 de section carrée permettant de définir le réseau de canaux 33.

Interface ESI

5

15

20

25

30

La figure 5 est une vue agrandie de la sortie de la puce, référencée 6 sur la figure 1. Le canal de sortie 40 est planaire et d'axe rectiligne par rapport au réseau fluidique. En d'autres termes, le canal de sortie 40 reste parallèle aux plans des différents substrats utilisés pour la réalisation. Cette configuration évite les volumes morts pourrait occasionner le parcours partiel ou total de l'épaisseur de l'un ou de plusieurs de ces substrats, après avoir parcouru une portion parallèle aux plans de ces substrats. On évite ainsi tout virage, ce qui comme il a été souligné précédemment est primordial, véhiculer notamment pour des échantillons antérieurement séparés.

La section du canal de sortie 40 peut être adaptée en travaillant préférentiellement sur les cotes transversales (dans le plan du substrat) de celui-ci,

21

ce qui donne la possibilité de réaliser « des restrictions douces » évitant les volumes morts. Sur la figure 5, ces propos sont illustrés par l'existence d'un « raccord » 41 entre la sortie du canal du réacteur de chromatographie 5 et le canal de sortie 40. Une telle restriction est indispensable pour raccorder des structures fluidiques de « grosses » dimensions (« gros » volumes, « grosse » capacité d'affinité par exemple...) à une structure du type interface ESI pour qui, comme on l'a souligné précédemment, il est souhaitable de minimiser la surface de sortie en atteignant typiquement des dimensions de l'ordre du micromètre à quelques micromètres.

5

10

25

En bout de dispositif, le canal de sortie

40 débouche dans une structure de type pointe 42,
structure à section extérieure variable permettant de
limiter la surface des interfaces liquide / gaz et
liquide / solide présentée par le liquide sortant avec
son environnement, grâce à son extrémité de faibles

20 sections intérieures et extérieures, tout en
conservation une robustesse lors de son utilisation
grâce à son extrémité de large section.

Enfin, l'intérieur du canal de sortie 40 est muni d'une électrode 43 permettant d'imposer un potentiel électrique au liquide se présentant à la sortie du dispositif, ce qui est nécessaire pour nébuliser l'échantillon (stabilité du cône de Taylor) et/ou participer à son pompage électroosmotique.

L'ensemble de ces éléments fournit une 30 interface ESI plane complète, puisque robuste, sans volumes morts de raccordement aux réseaux fluidiques et

22

permettant la naissance d'une cône de Taylor de bonne stabilité.

On va maintenant décrire différents modes de réalisation du dispositif microfluidique muni d'une structure d'électronébulisation selon l'invention. Seul le mode de réalisation préféré, le cinquième, sera décrit en détail.

Pour plus de clarté, ces descriptions sont faites à l'échelle d'une puce (un dispositif), mais les différentes filières technologiques sont réalisées sur des substrats pouvant comporter plusieurs dispositifs (substrats circulaires de 100 mm par exemple).

Dans ces descriptions, le réseau fluidique est simplifié et réduit à un réservoir d'entrée, un canal d'entrée, un microréacteur et un canal de sortie à section constante débouchant dans la structure de type pointe. L'homme de l'art dessinera le réseau fluidique qu'il souhaite, par exemple celui décrit précédemment.

20

25

30

10

15

Premier mode de réalisation

Ce mode de réalisation est illustré par les figures 6A à 6D. Il n'utilise qu'un seul substrat SOI. De tels substrats sont commercialisés par la société « Soitec ». Les électrodes, les pistes conductrices et les reprises de contact électrique sont réalisées en une seule étape de dopage localisé du silicium.

La figure 6A montre un substrat SOI 50 constitué d'un support 51 en silicium de 500 μ m d'épaisseur, supportant successivement une couche

23

d'oxyde de silicium 52 de 4 µm d'épaisseur et une couche mince 53 de silicium de 25 µm d'épaisseur. La couche mince 53 est dopée localement pour fournir un premier circuit électriquement conducteur formé des zones 54 et 55 et un deuxième circuit électriquement conducteur formé des zones 56 et 57.

Le dopage de la couche mince de silicium 53 est réalisé à travers un masque de résine photosensible (ou d'oxyde de silicium) sur l'intégralité de l'épaisseur de cette couche.

10

15

20

25

La figure 6B illustre la réalisation du réseau fluidique dans la couche mince 53. Le réseau fluidique est obtenu par gravure DRIE (pour « Deep Reactive Ion Etching »).

La gravure de la couche mince de silicium 53 est partielle (20 µm) dans la partie destinée à constituer le réseau fluidique afin de conserver une portion de piste de silicium dopé (5 µm) au fond de certaines zones du réseau fluidique (en particulier près de sa sortie pour réaliser l'électrode de nébulisation). Le réseau fluidique réalisé comprend un réservoir d'entrée 61, un canal d'entrée 62, un microréacteur 63 et un canal de sortie 64. Au niveau de la structure de type pointe, le canal de sortie définit ici présente alors deux parois latérales et une paroi horizontale (« le sol »). On remarque qu'une extrémité 58 de la zone dopée 55 est située au fond du réservoir d'entrée 61 et qu'une extrémité 59 de la zone dopée 57 est située au fond d'une partie du canal de sortie 64.

30 Cette étape constitue une étape clef puisqu'elle rend possible une continuité en profondeur

24

du réseau fluidique et du canal de sortie. Ainsi, une connectique à « zéro volume mort » est rendue possible. Ce sera le cas dans tous les autres modes de réalisation.

La figure 6C illustre le dégagement de la pointe. Ceci est obtenu par gravure chimique de la partie de la couche d'oxyde 52 située sur la partie droite de la figure.

Après cette gravure, la structure de type pointe 65 est libérée et forme un surplomb au-dessus du support 51. Il faut noter que le canal de sortie 64 comporte toujours le sol 66.

10

15

30

On réalise ensuite une étape d'isolation électrique du réseau fluidique. Ceci est obtenu par une oxydation thermique de 3 µm d'épaisseur du silicium de la couche mince 53. Le support 51 en silicium ne doit pas être oxydé sinon la structure de type pointe 65 ne serait plus en surplomb.

Cette étape d'oxydation thermique est nécessaire pour isoler électriquement le liquide présent dans le réseau fluidique de l'extérieur. Cette isolation électrique est nécessaire, par exemple, lorsque le pompage électroosmotique est utilisé ou qu'une séparation par électrophorèse ou qu'une réaction électrochimique siègent dans le réseau fluidique.

L'étape suivante consiste à dégager les contacts électriques. Pour dégager les électrodes (les extrémités 58 et 59) et les reprises de contact (les zones 54 et 56), il est nécessaire de graver localement la couche de SiO_2 thermique (3 µm) réalisée précédemment. Cette étape peut être réalisée par une

25

technique de gravure par laser proposée par la Société NovaLase de Pessac (Gironde, France).

Pour obtenir le laboratoire sur puce selon l'invention, le support 51 est clivé comme le montre la figure 6D pour dégager la structure de type pointe 65.

Second mode de réalisation : fermeture par un capot de pyrex structuré du dispositif décrit dans le premier mode de réalisation

Selon ce mode de réalisation, le dispositif
70 (voir la figure 7A) obtenu par le premier mode de
réalisation, avant l'étape de clivage finale est scellé
à une plaque de recouvrement 71. La plaque de
recouvrement 71 comporte une partie d'extrémité 72 en
15 surplomb pour que la plaque 71 ne recouvre pas la
structure de type pointe 65. Elle comporte également un
trou traversant 73 destiné à assurer une communication
fluidique avec le réservoir d'entrée 61 du dispositif
70. La plaque de recouvrement 71 peut être un substrat
20 de pyrex, par exemple celui disponible sous la
référence Corning 7740.

Une fois le scellement obtenu, on procède à trois clivages. Un premier clivage de la plaque 71 et un clivage du support 51 du dispositif 70 permet de libérer le nez d'électronébulisation. Un deuxième clivage de la plaque 71 permet de libérer les reprises de contact 54 et 56.

25

30 <u>Troisième mode de réalisation (variante du premier mode</u> de réalisation)

26

Ce mode de réalisation est illustré par les figures 8A à 8D. Il n'utilise qu'un seul substrat SOI. Les électrodes, les pistes conductrices et les reprises de contact électrique sont réalisées en une seule étape de "lift-off" de métal (aluminium, platine, or, etc.).

La figure 8A montre un substrat SOI 80 constitué d'un support 81 en silicium de 500 μ m d'épaisseur, supportant successivement une couche d'oxyde de silicium 82 de 1 μ m d'épaisseur et une couche mince 83 de silicium de 25 μ m d'épaisseur.

La figure 8B illustre la réalisation du réseau fluidique dans la couche mince 83. Le réseau fluidique est obtenu par gravure DRIE.

La gravure de la couche supérieure de 15 silicium 83 est :

10

20

- soit partielle afin de conserver un « sol » de silicium au canal de sortie et notamment à la portion du canal de sortie débouchant dans la structure de type pointe (comme représenté pour le premier et le second mode de réalisation),

- soit totale afin de réaliser un canal de sortie de type « fente » au niveau de la structure de type pointe (comme représenté sur la figure 8B).

Par ailleurs, dans ce dernier cas, la gravure peut être éventuellement poursuivie à travers la couche d'oxyde 82, puis dans le support en silicium 81 , afin de réaliser un réseau fluidique de grande profondeur.

Le réseau fluidique réalisé comprend un 30 réservoir d'entrée 91, un canal d'entrée 92, un microréacteur 93 et un canal de sortie 94. La gravure

27

de la couche mince 83 définit également la structure de type pointe 95.

La structure de type pointe 95 est ensuite dégagée par gravure chimique totale de la partie de la couche d'oxyde 82 qui a été révélée par la gravure de la couche 83 et aussi de celle qui se trouve sous la structure de type pointe 95 (voir la figure 8C).

On réalise ensuite une étape d'isolation électrique du réseau fluidique. Ceci est obtenu par une oxydation thermique de 3 μm d'épaisseur du silicium de la couche mince 83.

On réalise ensuite, par "lift-off" de métal, les reprises de contact 84 et 86, les électrodes 88 (au fond du réservoir d'entrée) et 89 (dans le canal du nez d'électronébulisation) ainsi que les pistes conductrices 85 et 87 reliant chaque électrode à sa reprise de contact correspondante (voir la figure 8D). Le support 81 peut alors être clivé pour dégager la structure en pointe 95.

20

25

30

10

15

Quatrième mode de réalisation (variante du second mode de réalisation) :

Il s'agit d'une variante du second mode de réalisation dans lequel l'utilisation d'un substrat SOI est remplacée par l'utilisation de deux substrats de silicium.

La figure 9A montre un substrat de silicium 100 présentant une face 102 sur laquelle sont réalisés, par dopage localisé, deux circuits électriquement conducteurs. Le premier circuit conducteur est formé

28

des zones 104 et 105 et le deuxième circuit conducteur est formé des zones 106 et 107.

Le substrat 100 subit ensuite, à partir de la face 102, une gravure RIE (pour "Reactive Ion Etching") ou une gravure chimique au moyen de KOH pour obtenir un évidement 101 en prévision de la structure de type pointe et du clivage du substrat (voir la figure 9B).

Un autre substrat 110 en silicium est 10 ensuite fixé par scellement direct sur la face 102 du substrat 100 (voir la figure 9C).

Le substrat 110 est ensuite aminci jusqu'à obtenir une couche mince 111 (voir la figure 9D).

Le réseau fluidique est ensuite réalisé

comme cela est montré à la figure 9E. Au cours de cette
étape, la couche mince 111 subit partiellement ou
totalement une gravure DRIE. Le réseau fluidique
comprend un réservoir d'entrée 121, un canal d'entrée
122, un microréacteur 123 et un canal de sortie 124. La
gravure de la couche mince 111 définit également la
structure de type pointe 125.

Comme pour les modes de réalisation précédents, on réalise ensuite une étape d'isolation électrique du réseau fluidique. Ceci est obtenu par une oxydation thermique.

25

30

L'étape suivante a pour objet de dégager les reprises de contact 104 et 106 (voir la figure 9F). Pour cela il est nécessaire de graver localement la couche mince 111 et l'oxyde thermique. Cette étape peut être réalisée par une technique de gravure par laser. Elle permet de dégager également les électrodes 128 et

29

129 respectivement situées au fond du réservoir d'entrée 121 et au fond du canal de sortie 124.

L'étape 9G représente le scellement direct d'une plaque de recouvrement 131 sur la couche mince 111. La plaque de recouvrement 131 comporte une partie d'extrémité 132 en surplomb pour que la plaque 131 ne recouvre pas la structure de type pointe 125. Elle comporte également un trou traversant 133 destiné à assurer une communication fluidique avec le réservoir d'entrée 121. La plaque de recouvrement 131 peut être un substrat de pyrex.

Une fois le scellement obtenu, on procède au dégagement de la structure de type pointe 125 et des reprises de contact 104 et 106. Un premier clivage de la plaque 131 et un clivage du substrat 100 permet de libérer la nez d'électronébulisation. Un deuxième clivage de la plaque 131 permet de libérer les reprises de contact 104 et 106.

20 Cinquième mode de réalisation :

10

15

25

30

Ce mode de réalisation utilise un substrat SOI et un substrat de pyrex (« Corning » 7740) comme capot. Les électrodes, les pistes conductrices et les reprises de contact électriques sont réalisées par dépôt de métal (aluminium, platine, or...) et photolitographie sur la face inférieure du capot de pyrex, dans lequel elles sont « incrustées ».

La figure 10A montre un substrat SOI 140 constitué d'un support 141 en silicium de 500 μ m d'épaisseur, supportant successivement une couche

30

d'oxyde de silicium 142 de 1 μm d'épaisseur et une couche mince 143 de silicium de 25 μm d'épaisseur.

La figure 10B montre le dispositif obtenu après une étape de gravure DRIE de la couche mince 143. La gravure permet de réaliser le réseau fluidique. Celui-ci comprend un réservoir d'entrée 151, un canal d'entrée 152, un microréacteur 153 et un canal de sortie 154. La gravure de la couche mince 143 est également réalisée sur deux bords du substrat 140 jusqu'à révéler la couche d'oxyde 142. Elle permet de définir la structure de type pointe 155.

10

15

20

25

30

Cette étape de gravure est classique en microtechnologie. Elle utilise un masque d'oxyde de silicium de 5000Å d'épaisseur réalisé dans un four à 1050°C en atmosphère humide. Une couche de 1,3 µm de résine photosensible « Shipley S 1813 SP15 » est ensuite étalée sur piste « SVG » (promoteur d'adhérence : HMDS vapeur). Les motifs 1X sont insolés, puis développés par du « Shipley MIF 310 » sur piste « SVG ». Le masque d'oxyde peut alors être gravé en RIE (pour "Reactive Ion Etching") sous un mélange CHF₃/O₂, par une « Nextral 330 » par exemple. La résine est ensuite éliminée (par le procédé appelé "stripping") par du Posistrip ou du HNO3 fumant. Le silicium est alors gravé en DRIE sous un mélange SF₆/O₂ à 110°C par une « Alacatel ICP 601^E » par exemple. Enfin, le masque d'oxyde est décapé par du HF 10% jusqu'à démouillage.

La structure de type pointe est ensuite dégagée par gravure chimique de la couche d'oxyde 142. Cette gravure chimique peut se faire dans un bain appelé BOE (pour "Buffer Oxide Etchant" : HF/NH₄F). On

31

obtient le dispositif représenté à la figure 10C qui montre la structure de type pointe 155 en surplomb. Cette figure montre aussi que l'oxyde, précédemment révélé sur l'autre bord du substrat 140, a été éliminé au cours de la gravure pour révéler le bord 144 du support 141.

Comme pour les modes de réalisation précédents, une isolation électrique du réseau fluidique est obtenue par oxydation thermique. Cette oxydation a lieu dans un four à 1150°C en atmosphère humide.

10

15

20

25

La figure 10D représente le scellement direct d'une plaque de recouvrement 161 sur la couche mince 143. La plaque de recouvrement 161 comporte une partie d'extrémité 162 en surplomb pour que la plaque 161 ne recouvre pas la structure de type pointe 155. Elle comporte également un trou traversant 163 destiné à assurer une communication fluidique avec le réservoir d'entrée 151. La plaque de recouvrement 161 peut être un substrat de pyrex. La figure 10D montre aussi que la plaque 161 comporte, sur la face destinée à venir en contact avec la couche mince 143, une piste métallique 164 disposée de façon que son extrémité interne 165 serve d'électrode pour le canal de sortie 154 et que son extrémité externe 166 serve de reprise de contact électrique.

Cette étape de scellement direct se fait à 400°C. Elle nécessite une bonne préparation des surface, à savoir :

- un polissage de la plaque de pyrex par une solution de KOH / HF 1% contenant une suspension de

32

silice colloïdale, suivi d'un nettoyage classique RCVA SC1 (NH $_4$ OH/H $_2$ O $_2$ /H $_2$ O 1/4/20 à 70°C),

- un nettoyage du substrat de silicium oxydé par un caro (H_2SO_4/H_2O_2 2/1 à 140°C) suivi d'un nettoyage classique RCVA SC1 ($NH_4OH/H_2O_2/H_2O$ 1/4/20 à 70°C).

La structuration du capot de pyrex (gravure et « incrustation » de la piste métallique) se fait selon les étapes technologiques suivantes :

- Réalisation des gravures pour évidemment de découpe et « caisson pour piste métallique » :
 - dépôt Cr/Au/Cr/Au (50 Å / 3000 Å / 50 Å/
 3000 Å),
- étalement de résine photosensible 25 « Shipley S 1813 SP15 » sur piste « SVG », épaisseur $^{1}, 3~\mu m,$
 - insolation des motifs 1X et 'évidement découpe',
 - développement sur piste « SVG » avec le
- 20 développeur « Shipley MIF 319 »,
 - gravure Au KI/I2,
 - gravure Cr avec la solution appelée "Cr Etch",
 - élimination de la résine par "stripping"
- 25 en utilisant du « Posistrip » ou du HNO3 fumant,
 - étalement de résine photosensible « Shipley S 1813 SP15 » sur piste « SVG », épaisseur 1,3 μm ,
- insolation des motifs 1X 'évidement 30 découpe et caisson piste métallique',

33

- développement sur piste « SVG » au moyen du développeur « Shipley MIF 319 »,

- gravure Au KI/I2,
- gravure Cr avec la solution appelée "Cr
- 5 Etch",
- gravure du verre sur 25 µm par du HF 10%,
- élimination de la résine par "stripping" en utilisant du « Posistrip » ou du ${\rm HNO_3}$ fumant.
- Réalisation de la piste métallique « incrustée » :
 - gravure "full sheet" Au KI/I2,
 - gravure "full sheet" Cr avec la solution "Cr Etch",
- gravure du verre sur 5000 Å avec une 15 solution HF 10%,
 - décapage Au KI/I2,
 - décapage Cr avec la solution "Cr Etch",
 - dépôt Cr/Au 50 Å/3000 Å,
 - polissage jusqu'à l'or et le verre
- 20 coplanaires,
 - dépôt $\mathrm{SiO_2}$ par PECVD à 300°C « STS Multiplex »,
 - densification de l'oxyde en four sous gaz neutre.

25

- Ouverture des contacts :
- étalement de résine photosensible « Shipley S 1813 SP15 » sur piste « SVG » épaisseur 1,3 μm ,
- insolation des motifs 1X,

34

- développement sur piste « SVG » avec le développeur « Shipley MIF 319 »,
- gravure du SiO_2 par le procédé RIE « Nextral 330 » - gaz CHF_3/O_2 ,
- 5 élimination de la résine par "stripping" en utilisant du Posistrip ou du HNO3 fumant.

Une fois le scellement obtenu, on procède au dégagement de la structure de type pointe 155 et de la reprise de contact 166 par clivage du support 141 (voir la figure 10E). Un premier clivage permet de libérer le nez d'électronébulisation. Un deuxième clivage permet de libérer la reprise de contact.

10

Sixième mode de réalisation (variante du cinquième mode de réalisation):

Il s'agit d'une variante du cinquième mode de réalisation dans laquelle l'utilisation d'un substrat SOI est remplacée par l'utilisation de deux substrats de silicium.

- La figure 11A montre un premier substrat en silicium 170 présentant un évidement 171 en prévision de la structure de type pointe et du clivage de ce substrat. L'évidement est obtenu par gravure RIE, DRIE ou KOH.
- La figure 11B montre qu'un deuxième substrat 180 en silicium a été fixé sur la face gravée du substrat 170. Cette fixation a été obtenue par scellement direct.

La figure 11C montre que le deuxième 30 substrat a été aminci pour donner une couche mince 181 en silicium.

35

Le réseau fluidique est ensuite réalisé comme cela est montré à la figure 11D. Au cours de cette étape, la couche mince 181 subit une gravure DRIE. Le réseau fluidique comprend un réservoir d'entrée 191, un canal d'entrée 192, un microréacteur 193 et un canal de sortie 194. La gravure de la couche mince 181 définit également la structure de type pointe 195 et permet de révéler le bord 184 du substrat 170.

Comme pour les modes de réalisation précédents, on réalise ensuite une étape d'isolation électrique du réseau fluidique. Ceci est obtenu par une oxydation thermique.

10

15

20

25

30

La figure 11E représente le scellement direct d'une plaque de recouvrement 201 sur la couche mince 181. La plaque de recouvrement 201 comporte une partie d'extrémité 202 en surplomb pour que la plaque 201 ne recouvre pas la structure de type pointe 195. Elle comporte également un trou traversant 203 destiné à assurer une communication fluidique avec le réservoir d'entrée 191. La plaque de recouvrement 201 peut être un substrat en pyrex. La figure 11E montre aussi que la plaque 201 comporte, sur la face destinée à venir en contact avec la couche mince 181, une piste métallique 204 disposée de façon que son extrémité interne 205 serve d'électrode pour le canal de sortie 194 et que son extrémité externe 206 serve de reprise de contact électrique.

Une fois le scellement obtenu (voir la figure 11F), on procède au dégagement de la structure de type pointe 195 et de la reprise de contact 206 par clivage du substrat 170. Un premier clivage permet de

36

libérer le nez d'électronébulisation. Un deuxième clivage permet de libérer la reprise de contact.

Montage pour le pompage électroosmotique

5 En vue d'imposer de manière externe un pompage électroosmotique dans les différents réacteurs du dispositif micro-fluidique, on peut utiliser une carte à pointes réalisée par la société MESATRONIC S.A. de Voiron (Isère, France). Une telle carte est un circuit électrique pouvant tenir aux hautes tensions (10kV) et muni d'un ensemble de pointes en platine venant tremper simultanément dans les différents dispositif. Différents réservoirs du potentiels électriques peuvent donc être imposées en divers points 15 du dispositif afin d'en gérer les différents flux.

Utilisation de l'invention

10

20

25

30

La figure 12 montre comment l'ensemble des dispositifs « réseau fluidique et d'électronébulisation » 211 peuvent être répartis sur un substrat circulaire 210 afin de disposer d'un objet unique à N dispositifs microfluidiques, facilitant ainsi un usage à « haut débit » d'analyses.

cette configuration, les Dans fluidiques sont dessinés radialement, selon les rayons du substrat circulaire 210. N nez d'électronébulisation sont alors répartis selon la circonférence du substrat, il suffit de faire tourner manuellement automatiquement celui-ci pour réaliser un enchaînement en série d'analyses au spectromètre de masse 212. Pour

37

cela, le support du substrat pourra être monté sur un axe rotatif. La préparation des échantillons, elle, peut être réalisée au préalable en parallèle sur les N dispositifs.

5

10

Applications industrielles

Les applications possibles de l'invention sont toutes celles qui utilisent pour méthode de détection la spectrométrie de masse avec pour interface la technique d'ionisation par électrospray (ESI pour "ElectroSpray Ionisation").

On peut citer à titre d'exemple l'analyse d'échantillons dans le secteur biomédical et l'industrie pharmaceutique :

- analyses génétiques,

- protéomique (identification de protéines...),

- développement de médicaments.

20

38

REVENDICATIONS

1. Laboratoire sur puce comprenant un support (51, 81, 100, 141, 170), au moins un réseau fluidique, au moins un orifice d'entrée de fluide relié au réseau fluidique et au moins un orifice de sortie de fluide relié au réseau fluidique, une couche mince (53, 83, 111, 143, 181) solidaire du support et dans laquelle sont réalisés le réseau fluidique et un nez 10 d'électronébulisation (65, 95, 125, 155, 195), le nez d'électronébulisation étant en surplomb par rapport au support et comprenant un canal (64, 94, 124, 154, 194) dont une extrémité est reliée au réseau fluidique et dont l'autre extrémité constitue ledit orifice de 15 sortie de fluide, le canal étant équipé de moyens de conduction électrique (59, 89, 129, 165, 205) formant au moins une électrode, caractérisé en ce que la couche mince (111, 181) est une couche fixée par scellement direct sur le support (100, 170).

20

- 2. Laboratoire sur puce selon la revendication 1, caractérisé en ce que le support (100) étant en matériau semi-conducteur, les moyens de conduction électrique (129) sont une partie dopée dudit support.
- 3. Laboratoire sur puce selon la revendication 1, caractérisé en ce que le support est en matériau conducteur.

25

39

- 4. Laboratoire sur puce selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comprend un capot (131, 201) recouvrant hermétiquement le réseau fluidique, ce capot étant pourvu d'un moyen d'accès fluidique (133, 203) à l'orifice d'entrée de fluide.
- 5. Laboratoire sur puce selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend un 10 capot (201) recouvrant hermétiquement le réseau fluidique, ce capot étant pourvu d'un moyen d'accès fluidique (203) à l'orifice d'entrée de fluide et étant pourvu desdits moyens de conduction électrique (205).
- 15 6. Laboratoire sur puce selon la revendication 5, caractérisé en ce que le capot est en matériau conducteur.
- 7. Laboratoire sur puce selon la 20 revendication 5, caractérisé en ce que le capot est en matériau semiconducteur, les moyens de conduction électrique comprenant une partie dopée du capot.

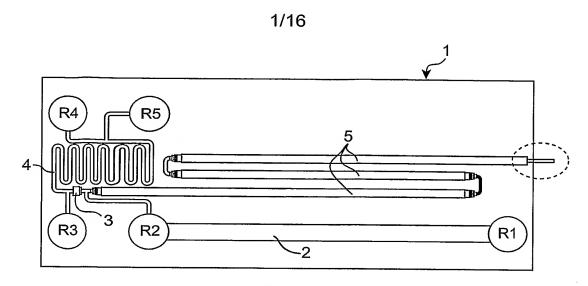
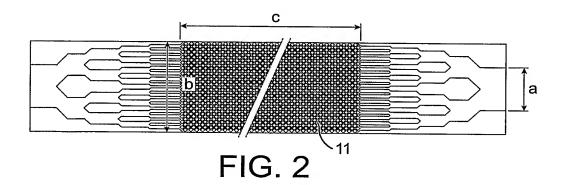


FIG. 1



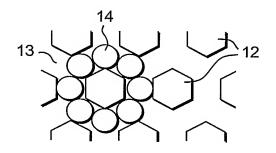
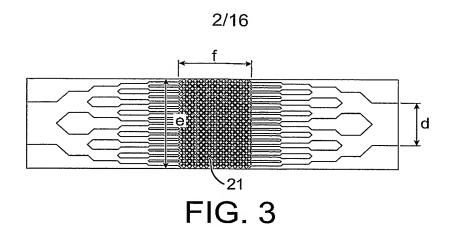
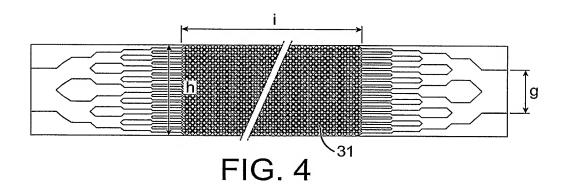


FIG. 2A







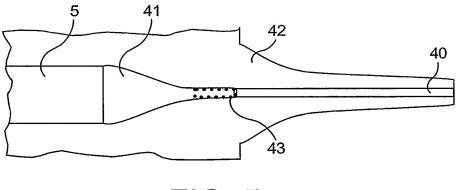
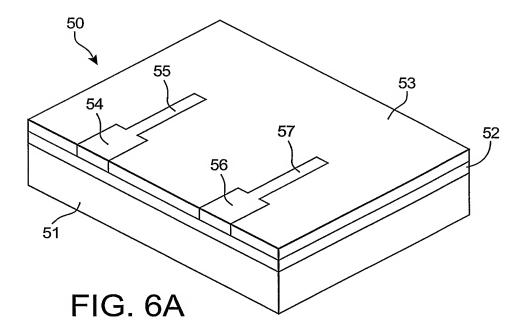
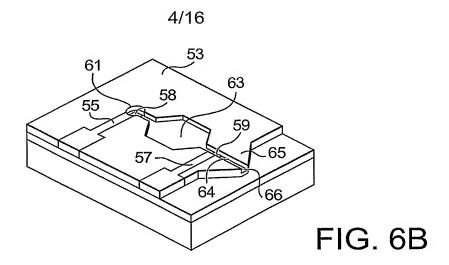
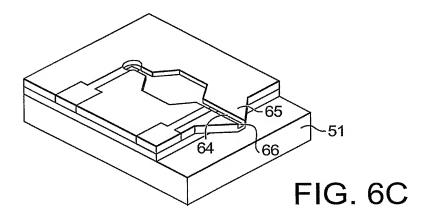
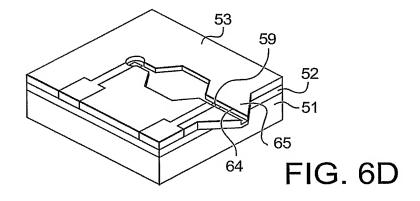


FIG. 5

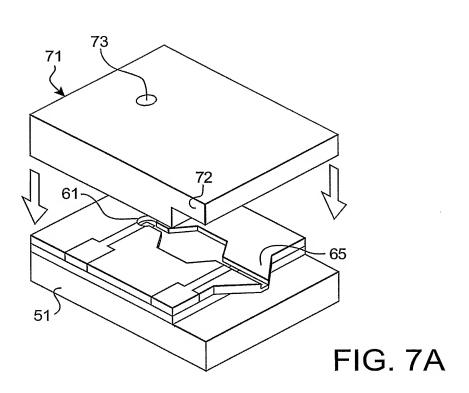


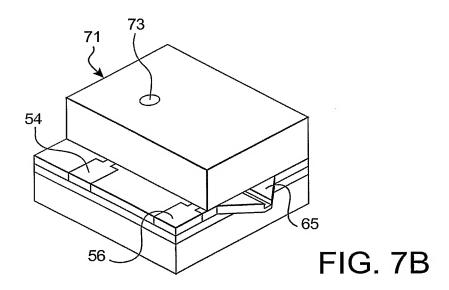


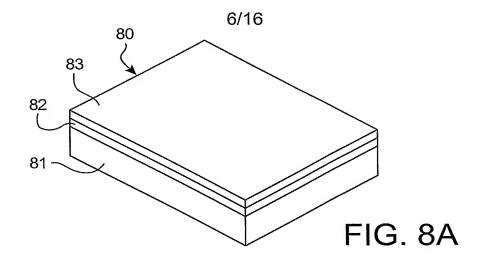


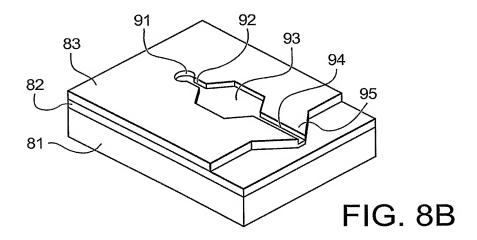


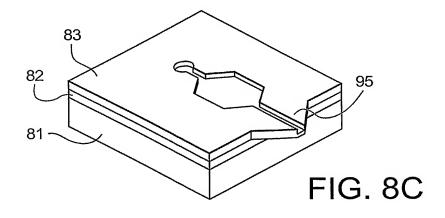


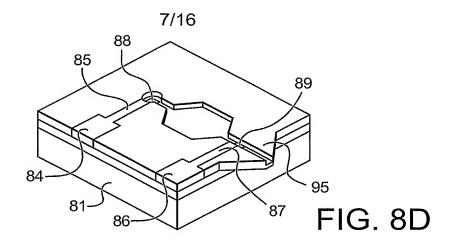


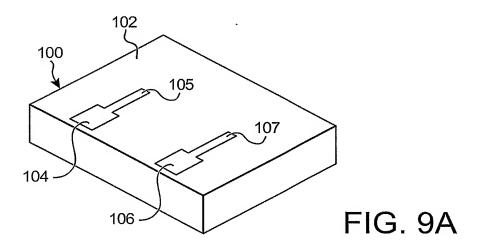


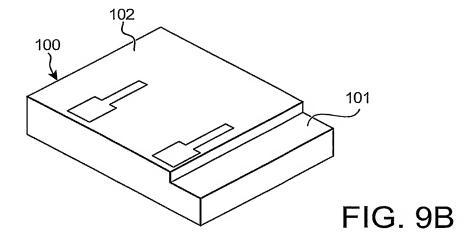












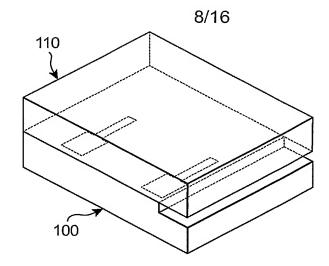


FIG. 9C

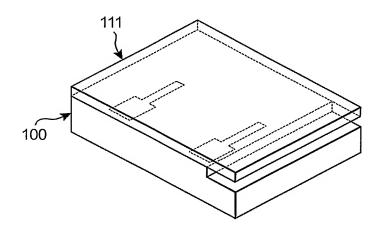


FIG. 9D

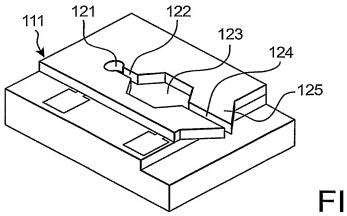
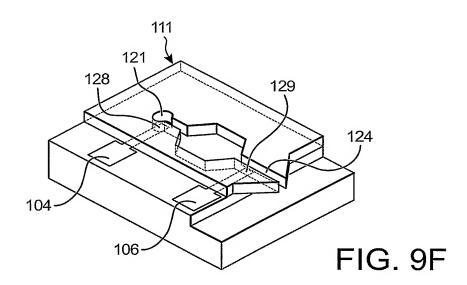
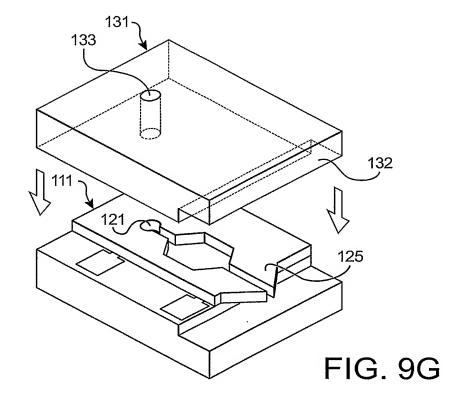
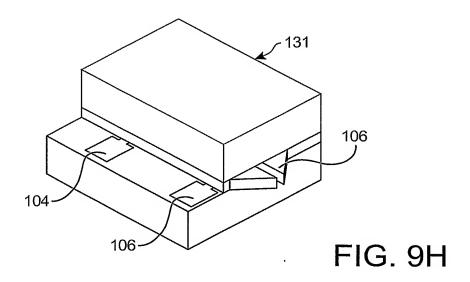
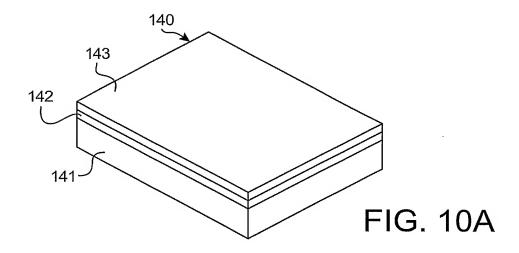


FIG. 9E

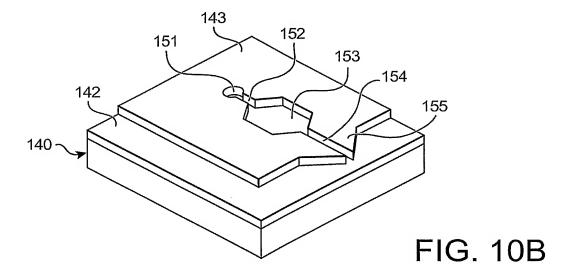


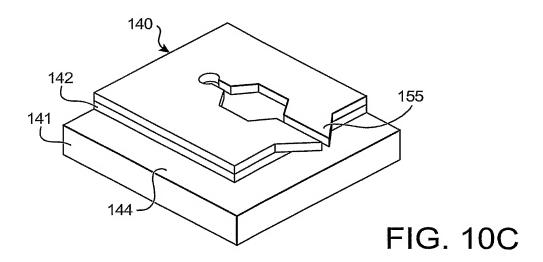


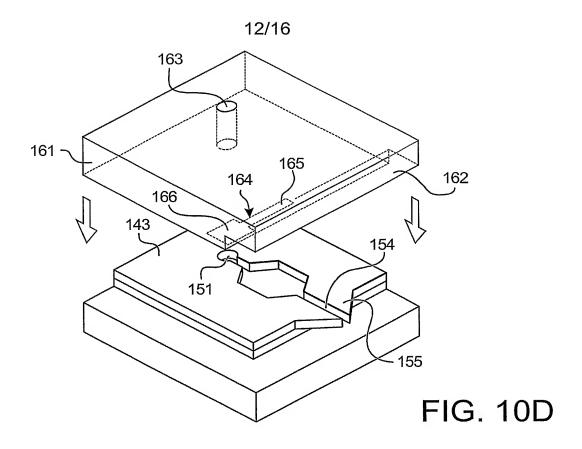




11/16







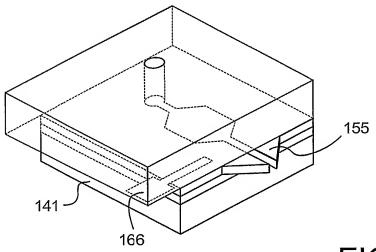
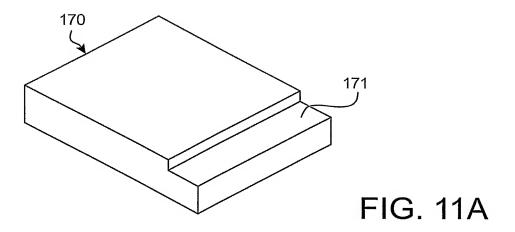
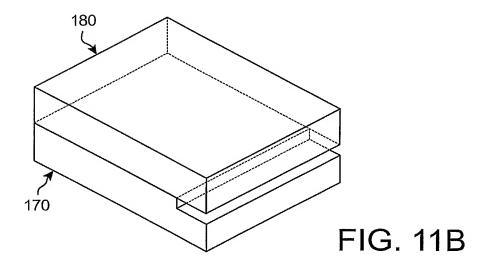
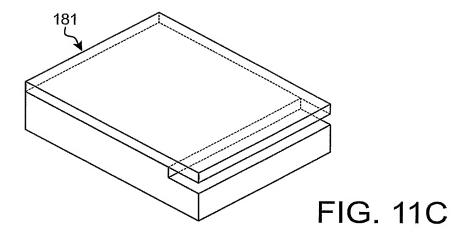
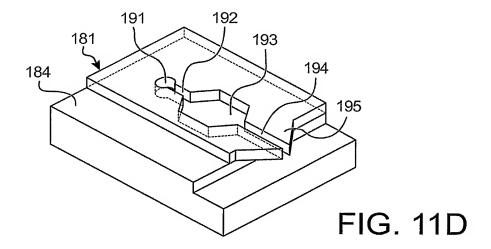


FIG. 10E











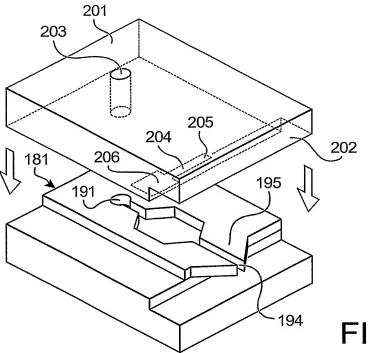


FIG. 11E

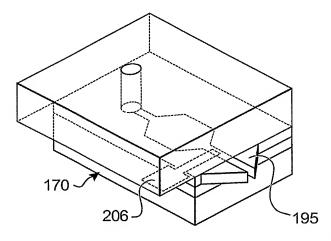


FIG. 11F

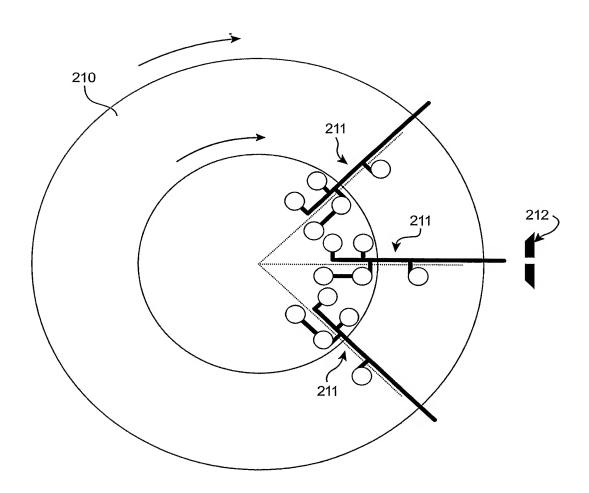


FIG. 12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

onal Application No PCT/FR2005/050053

A CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01J49/04 B01L3/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) GOIN HOIJ BOIL BOIJ

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of th	e relevant passages	Relevant to claim No
X	US 2003/224531 A1 (BRENNEN REI 4 December 2003 (2003-12-04) abstract paragraphs '0001!, '0038!, ' '0058! figure 4	ļ	1
Y	ARSCOTT S ET AL: "Micromachin nanoelectrospray emitter" ELECTRONICS LETTERS, IEE STEVE vol. 39, no. 24, 27 November 2003 (2003-11-27), 1702-1703, XP006024462 ISSN: 0013-5194 the whole document	NAGE, GB,	1-7
χ Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	n annex.
A docume consid *E* earlier of filing d *L* docume which citation *O* docume other r *P* docume	ant which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	'T' later document published after the interest or pnority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention 'X' document of particular relevance, the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance, the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or moments, such combination being obvious the art	the application but early underlying the staimed invention be considered to current is taken alone staimed invention ventive step when the ore other such docuus to a person skilled
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	rch report
19	9 July 2005	29/07/2005	
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Bravin, M	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

	PC1/FR2005/050053
Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
LIN ET AL: "A new fabrication process for ultra-thick microfluidic microstructures utilizing SU-8 photoresist" J. MICROMECH. MICROENG., vol. 12, 21 June 2002 (2002-06-21), pages 590-597, XP002336579 IOP abstract page 595, column 2, line 11 - page 596, column 2, line 25	1
FR 2 839 660 A (COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE) 21 November 2003 (2003-11-21) abstract page 10, line 15 - page 14, line 20 page 18, line 1 - page 19, line 8 page 25, line 6 - page 27, line 12 figures 1-7	1,3,4
WO 99/09042 A (CEPHEID) 25 February 1999 (1999-02-25) abstract page 39, line 30 - page 40, line 12	2
US 2003/092195 A1 (MOON ET AL) 15 May 2003 (2003-05-15) paragraph '0152! - paragraph '0166! figures 25A-25B	5–7
ROHNER ET AL: "Polymer Microspray with an Integrated Thick-Film Microelectrode" ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 73, no. 22, 15 November 2001 (2001-11-15), pages 5353-5357, XP002336580 abstract page 5353, column 2, paragraph 3 figure 1	1-7
	ultra-thick microfluidic microstructures utilizing SU-8 photoresist" J. MICROMECH. MICROENG., vol. 12, 21 June 2002 (2002-06-21), pages 590-597, XP002336579 IOP abstract page 595, column 2, line 11 - page 596, column 2, line 25 FR 2 839 660 A (COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE) 21 November 2003 (2003-11-21) abstract page 10, line 15 - page 14, line 20 page 18, line 1 - page 19, line 8 page 25, line 6 - page 27, line 12 figures 1-7 WO 99/09042 A (CEPHEID) 25 February 1999 (1999-02-25) abstract page 39, line 30 - page 40, line 12 US 2003/092195 A1 (MOON ET AL) 15 May 2003 (2003-05-15) paragraph '0152! - paragraph '0166! figures 25A-25B ROHNER ET AL: "Polymer Microspray with an Integrated Thick-Film Microelectrode" ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 73, no. 22, 15 November 2001 (2001-11-15), pages 5353-5357, XP002336580 abstract page 5353, column 2, paragraph 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intermional Application No PCT/FR2005/050053

	atent document d in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US	2003224531	A1 	04-12-2003	DE	10309583	A1	11-12-2003
FR	2839660	Α	21-11-2003	FR	2839660		21-11-2003
				ΑU	2003255578		02-12-2003
				EP	1507584		23-02-2005
				WO	03097229	A1	27 - 11-2003
WO	9909042	Α	25-02-1999	US	6368871	B1	09-04-2002
				ΑU	745989		11-04-2002
				ΑU	8906698		08-03-1999
				CA	2301309		25-02-1999
				EP	1003759		31-05 - 2000
				JP	2001515216		18-09-2001
				US	2002042125		11-04-2002
				WO	9909042		25-02-1999
				US	2002175079		28-11-2002
				AU	758407		20-03-2003
				AU	1947299		19-07-1999
				CA	2312102		08-07-1999
				EP	1179585		13-02-2002
				EP	1042061		11-10-2000
				JP	2001527220		25-12-2001
				MO	9933559		08-07-1999
				US 	6440725 		27-08-2002
US	2003092195	A1	15-05-2003	AU	5800499		03-04-2000
				CA	2343055		23-03-2000
				CN	1515902		28-07-2004
				CN	1515903		28-07-2004
				CN	1515905		28-07-2004
				CN	1124167		15-10-2003
				EP	1113850		11-07-2001
				JP	2002524755		06-08-2002
				WO	0015321 2002187073	A1	23-03-2000
				US US	2002172618		12-12-2002 21-11-2002
				US	2002172618		21-11-2002
					2004072337		15-04-2004
				US US	6790354		14-09-2004
				US	6780313		24-08-2004
				US	6569324		27-05-2004
				US	6563111		13-05-2003
				US	6579452		17-06-2003
				US	2004155182		12-08-2004
				US	2004133182		23-09-2004
				00			
				US	2002123153	A1	05-09-2002

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Les documents de familles de brevets sont indiques en annexe

T document ulterieur publié apres la date de dépôt international ou la

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 H01J49/04 B01L3/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 GOIN HOIJ BOIL BOIJ

Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relèvent des domaines sur lesquets a porte la recherche

Base de donnees électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de donnees, et si réalisable, termes de recherche utilises) EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas écheant, l'indication des passages pertinents	no des revendications visées
X	US 2003/224531 A1 (BRENNEN REID A ET AL) 4 décembre 2003 (2003-12-04) abrégé alinéas '0001!, '0038!, '0048! - '0058! figure 4	1
Y	ARSCOTT S ET AL: "Micromachined 2D nanoelectrospray emitter" ELECTRONICS LETTERS, IEE STEVENAGE, GB, vol. 39, no. 24, 27 novembre 2003 (2003-11-27), pages 1702-1703, XP006024462 ISSN: 0013-5194 le document en entier	1-7

'A' document definissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent	date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théone constituant la base de l'invention
L document pouvant jeter un doute sur une revendication de pnorite ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens *P* document publié avant la date de dépôt international, mais	(* document particulièrement pertinent, l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considere isolément document particulièrement pertinent, l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant evidente pour une personne du métier document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevee	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
19 juillet 2005	29/07/2005
Nom et adresse postale de l'administration chargee de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Fonctionnaire autorisé
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl, Fax. (+31-70) 340-3016	Bravin, M

° Categories spéciales de documents cites:

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

χ

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

C.(suite) D	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'Indication des passages pertinents	no des revendications visées
A	LIN ET AL: "A new fabrication process for ultra-thick microfluidic microstructures utilizing SU-8 photoresist" J. MICROMECH. MICROENG., vol. 12, 21 juin 2002 (2002-06-21), pages 590-597, XP002336579 IOP abrégé page 595, colonne 2, ligne 11 - page 596, colonne 2, ligne 25	1
Υ	FR 2 839 660 A (COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE) 21 novembre 2003 (2003-11-21) abrégé page 10, ligne 15 - page 14, ligne 20 page 18, ligne 1 - page 19, ligne 8 page 25, ligne 6 - page 27, ligne 12 figures 1-7	1,3,4
Y	WO 99/09042 A (CEPHEID) 25 février 1999 (1999-02-25) abrégé page 39, ligne 30 - page 40, ligne 12	2
Y	US 2003/092195 A1 (MOON ET AL) 15 mai 2003 (2003-05-15) alinéa '0152! - alinéa '0166! figures 25A-25B	5-7
A	ROHNER ET AL: "Polymer Microspray with an Integrated Thick-Film Microelectrode" ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 73, no. 22, 15 novembre 2001 (2001-11-15), pages 5353-5357, XP002336580 abrégé page 5353, colonne 2, alinéa 3 figure 1	1-7

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs membres de familles de brevets

Den e Internationale No PCT/FR2005/050053

u rap	port de recherche		publication		famille de brevet(s)	publication
US	2003224531	A1	04-12-2003	DE 	10309583 A1	11-12-2003
FR	2839660	Α	21-11-2003	FR	2839660 A1	21-11-2003
				AU	2003255578 A1	02-12-2003
				ĒΡ	1507584 A1	23-02-2005
				WO	03097229 A1	27-11-2003
WO	9909042	Α	25-02-1999	US	6368871 B1	09-04-2002
				AU	745989 B2	11-04-2002
				AU	8906698 A	08-03-1999
				CA	2301309 A1	25-02-1999 31-05-2000
				EP JP	1003759 A2 2001515216 T	18-09-2001
				US	2001313210 T	11-04-2002
				WO	9909042 A2	25-02-1999
				ÜS	2002175079 A1	28-11-2002
				AU	758407 B2	20-03-2003
				AU	1947299 A	19-07-1999
				CA	2312102 A1	08-07-1999
				EP	1179585 A2	13-02-2002
				EP	1042061 A1	11-10-2000
				JP	2001527220 T	25-12-2001
				MO	9933559 A1	08-07-1999
				US 	6440725 B1	27-08-2002
US	2003092195	A 1	15-05-2003	ΑU	5800499 A	03-04-2000
				CA	2343055 A1	23-03-2000
				CN	1515902 A	28-07-2004
				CN CN	1515903 A 1515905 A	28-07-2004 28-07-2004
				CN	1124167 C	15-10-2003
				EP	1113850 A1	11-07-2001
				JP	2002524755 T	06-08-2002
				WO.	0015321 A1	23-03-2000
				US	2002187073 A1	12-12-2002
				US	2002172618 A1	21-11-2002
				US	2002172619 A1	21-11-2002
				US	2004072337 A1	15-04-2004
				US	6790354 B1	14-09-2004
				US	6780313 B1	24-08-2004
				US	6569324 B1	27-05-2003
				US US	6563111 B1 6579452 B1	13-05-2003 17-06-2003
				US	2004155182 A1	12-08-2004
				US	2004182818 A1	23-09-2004
				US	2004102010 A1 2002123153 A1	05-09-2002
				US	2002158027 A1	31-10-2002